

2022-2028年中国半导体设备产业发展现状与市场调查预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2022-2028年中国半导体设备产业发展现状与市场调查预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202201/265688.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中国大陆设备市场的全球占比不断升高，2018年有望赶超中国台湾跃居全球第二大市场，2019年或将跃升全球首位。

中国大陆设备市场，连续五年扩张，2018年有望首次突破百亿级别达118亿美/yoy+44%，2019年或将趋势延续达173亿美元/yoy+47%。预计2019年中国大陆市场规模有望达到173亿美元/yoy+47%，大幅高于全球设备市场增速。全球半导体行业2019年增速约4%(剔除存储)。

但国内半导体产业仍以本土替代为主，份额提升将平抑行业波动影响，国内市场增速有望维持双位数水平。2010-2019年中国半导体设备销售额占全球比例预测 中企顾问网发布的

《2022-2028年中国半导体设备产业发展现状与市场调查预测报告》共五章。首先介绍了中国半导体设备行业市场发展环境、半导体设备整体运行态势等，接着分析了中国半导体设备行业市场运行的现状，然后介绍了半导体设备市场竞争格局。随后，报告对半导体设备做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国半导体设备行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体设备产业有个系统的了解或者想投资中国半导体设备行业，本报告是您不可或缺的重要工具。 本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数

据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。 报告目录：第一章 半导体产业现状1.1、半导体产业近况2、半导体设备简介1.3、EUV对ArF1.4、15英寸晶圆 第二章 半导体设备产业与市场2.1、整体半导体设备市场2.2、晶圆厂半导体设备市场

晶圆制造核心设备为光刻机、刻蚀机、PVD和CVD，四者总和占晶圆制造设备支出的75%；

光刻机被荷兰阿斯麦和日本的尼康及佳能垄断，TOP3市占率高达92.8%；刻蚀机被美国的拉姆研究、应用材料及日本的东京电子垄断，TOP3市占率高达90.5%；PVD被美国的应用材料、Evatec、Ulvac垄断，TOP3市占率高达96.2%；CVD被美国的应用材料、东京电子、拉姆研究垄断，TOP3市占率高达70%；PVD被美国的应用材料、Evatec、Ulvac垄断，TOP3市占率高达96.2%；氧化/扩散设备主要被日本的日立、东电和ASM垄断，TOP3市占率高达94.8%。

半导体制造核心设备市场Top 3市占率情况2.3、全球半导体市场地域分布 第三章 半导体设备产业3.1、半导体设备产业概述3.2、半导体产业地域分布3.2.1、中国台湾半导体设备市场与产业3.2.2、中国大陆半导体设备市场与产业3.3、自动测试3.4、蚀刻 第四章 半导体设备下游市场分析4.1、晶圆代工业4.1.1、晶圆代工业现状4.1.2、晶圆代工厂资本支出4.1.3

、GlobalFoundries4.1.4、TSMC4.1.5、联电4.1.6、SMIC4.2、内存产业4.2.1、NAND产业现状4.2.2、东芝4.2.4、DRAM产业现状4.2.5、HYNIX与三星制程进度4.2.6、DRAM厂家支出4.3

、IDM4.4、封测产业 第五章半导体设备厂家研究()5.1、应用材料 (Applied Materials) 5.2
、ASML5.3、KLA-Tencor5.4、日立高科5.5、TEL5.6、NIKON5.7、DNS5.8、AIXTRON5.9
、ADVANTEST5.10、LamResearch5.11、Zeiss SMT5.12、Teradyne5.13、Novellus5.14
、Verigy5.15、Varian5.16、日立国际电气5.17、ASM国际5.18、佳能() 图表目录：图
表2015-2019年全球半导体设备市场规模图表2015-2019年全球半导体设备资本支出统计及预测
图表2015-2019年全球半导体材料收入统计及预测图表2015-2019年全球晶圆厂建设投入统计及
预测图表2015-2019年全球晶圆厂设备投入统计及预测图表2015-2019年全球晶圆厂投入统计及
预测图表2015-2019年全球折合8英寸晶圆产能下游产品类型分布图表2015-2019年全球晶圆厂产
能分布统计及预测图表2019年全球半导体设备市场地域分布图表2015-2019年全球半导体市场
地域分布预测图表2015-2019年全球半导体设备市场技术分布图表2015-2019年全球半导体市场
下游应用分布图表2015-2019年全球晶圆厂材料市场规模与地域分布图表2015-2019年全球封装
厂材料市场规模与地域分布更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202201/265688.html>